## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-329126

(43)公開日 平成11年(1999)11月30日

(51) Int.Cl.4		識別記号		FΙ					
H01B	17/60			H0	1 B	17/60		В	
	3/04					3/04			
	17/56				17/56		Α		
H01F	5/06			H 0	1 F	5/06		U	
	27/28					27/28		F	
			審査請求	未請求	旅簡	項の数11	FD	(全 10 頁)	最終頁に続く
(21)出顧番号		特顧平10-146661		(71) 出顧人 593018460					
						株式会	社日本	マイカ製作所	
(22)出顧日		平成10年(1998) 5月13日		東京都千代田区丸の内1丁目5番1号					
				(72)	発明者	高橋	彦二		
						埼玉県	児玉郡	神川町大字渡	賴593株式会社
						日本マー	イカ製	作所内	
				(72)	発明者	<b>山本</b> :	典夫		
						埼玉県	児玉郡	神川町大字渡	類593株式会社
						日本マ	イカ製	作所内	
				(74)	人野升	、 弁理士	佐野	忠	
		,							

## (54) 【発明の名称】 マイカ基材シート状体及び絶縁コイル

### (57)【要約】

【目的】特に小型化、高性能化のコイル用の絶縁材料として放熱性が良く、巻回時に裂けにくく、製造の容易なマイカ絶縁材料及びこれを用いた絶縁コイルを提供すること。

【構成】裏打ち材と、マイカを含有するマイカ層と、該 裏打ち材と該マイカ層を接合する接着層と、熱伝導層を 有し、該熱伝導層にマイカより熱伝導性の良い無機質粉 末を含有するマイカ基材シート状体において、ガラスク ロスの裏打ち材を用いたマイカ基材シート状体の端裂抵 抗より大きくなる裏打ち材を用いる。これを用いた絶縁 コイル。

【効果】上記目的を達成する効果を奏する。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 裏打ち材と、マイカを含有するマイカ層とを接着層を介して接合し、少なくとも樹脂とマイカより熱伝導性の良い無機質粉末を含有し該裏打ち材側から塗布により形成された上記接着層に融合する熱伝導層を有するマイカ基材シート状体であって、上記裏打ち材に 該マイカ基材シート状体の端裂抵抗が上記裏打ち材にガラスクロスのみを用いた場合より大きい裏打ち材を用いたマイカ基材シート状体。

【請求項2】 マイカ層と接着層の内少なくとも接着層にマイカより熱伝導性の良い無機質粉末を含有する請求項1記載のマイカ基材シート状体。

【請求項3】 裏打ち材が有機系材料からなる糸を全部 又は一部用いて得られるクロスである請求項1又は2記 載のマイカ基材シート状体。

【請求項4】 有機系材料からなる糸がポリアミドからなる糸又はポリエステルからなる糸である請求項3記載のマイカ基材シート状体。

【請求項5】 熱伝導層に含有されるマイカより熱伝導性の良い無機質粉末の粒径は0.1 $\mu$ m~50 $\mu$ mである請求項1ないし4のいずれかに記載のマイカ基材シート状体。

【請求項6】 マイカ層は集成マイカと、この集成マイカ100重量部に対し5~50重量部の合成繊維フィブリッドと、上記集成マイカ100重量部に対して5~50重量部の上記集成マイカより熱伝導性の良い無機質粉末を含有し、かつ該マイカ層に含有させる熱伝導性の良い無機質粉末の粒径は5μm~50μmである請求項1ないし5のいずれかに記載のマイカ基材シート状体。

【請求項7】 マイカ層と裏打ち材と接着層の全体に占める接着層の割合が5~15重量%であり、マイカ層と裏打ち材と接着層と熱伝導層の全体に占める熱伝導層の割合が25~55量%であり、該熱伝導層は75~95重量%のマイカより熱伝導性の良い無機質粉末を含む請求項1ないし6のいずれかに記載のマイカ基材シート状体。

【請求項8】 マイカ層と裏打ち材と接着層の全体に占める接着層の割合が25~50重量%であり、マイカ層と裏打ち材と接着層と熱伝導層の全体に占める熱伝導層の割合が20~50重量%であり、該熱伝導層は65~85重量%のマイカより熱伝導性の良い無機質粉末を含む請求項1ないし6のいずれかに記載のマイカ基材シート状体。

【請求項9】 コイルの絶縁部に請求項7に記載のマイカ基材シート状体及び含浸樹脂の硬化層により絶縁層を形成した絶縁コイル。

【請求項10】 含浸樹脂層にマイカより熱伝導性の良い無機質粉末を含有させ、かつ該無機質粉末の粒径を 0.1~15μmとする請求項9記載の絶縁コイル。

【請求項11】 コイルの絶縁部に請求項8に記載のマ

イカ基材シート状体及びその含有した接着層及び熱伝導層の熱硬化層により絶縁層を形成した絶縁コイル。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電気用品、特に発電機等の電気機器におけるコイル、特に高電圧コイルの 絶縁層を形成する際に用いるマイカ基材シート状体及び これを用いた絶縁コイルに関する。

[0002]

【従来の技術】発電機等の電気機器における回転子や固 定子に用いられるコイルの巻線の束を絶縁するために絶 縁特性のよいマイカ材料を用いることが行われている。 この場合、マイカを主成分として抄造した絶縁紙をコイ ルの絶縁用に用いると、その絶縁紙の熱伝導性が悪く、 動作中のコイルにより発生した熱を放熱し難いためコイ ルは蓄熱し易く、コイルの電気特性に悪影響を与え、電 気機器としての性能を維持する上では問題がある。特に 最近は小型で、高性能の電気機器の出現が要望されてい るのでその問題が大きくなりつつある。この問題を解決 するために、特公昭56-38006号公報に記載され ているように、マイカと合成繊維フィブリッドを混抄す る際にマイカより熱伝導性の良い無機質粉末を含有させ たマイカ基材シートをコイルに巻き付け、その後樹脂を 含浸させるか、特開昭63-110929号公報に記載 されているようにガラス繊維織布にポリエチレングリコ ールテレフタレート膜によりマイカテープを接着させた 絶縁テープをコイルに巻付けた後、マイカより熱伝導性 の良い無機質粉末を含有させた樹脂を含浸させ、いずれ の場合も絶縁層の熱伝導性を改善することが提案されて いる。

【0003】しかしながら、前者は、マイカより熱伝導 性の良い無機質粉末の粒径が30μmより小さいと、合 成繊維フィブリッドとマイカとともに抄造する際に抄き 網から抜け落ち、その抄造歩留まりが悪いということが あるため、その粒径は30μm~100μmに限定さ れ、合成繊維フィブリッドとマイカの混合層の小さい隙 間を十分に埋めることができず、その隙間の空気の存在 により熱伝導性を十分に向上させることができないとい う問題があった。また、後者は、その粒径を0.1 µm ~15µmのように逆に小さくしているが、樹脂ととも に含浸されるので絶縁テープの隙間に浸透するその流通 抵抗が大きく、特に奥の細かい隙間には樹脂だけが浸透 し無機質粒子は表面側に引っ掛かって奥まで浸透でき ず、その含浸層が不均一になり易く、その浸透にも時間 がかかり生産性が良くないという問題や、さらには無機 質粉末を含浸用樹脂液に混ぜる作業が必要になり、通常 は絶縁材料を提供する側と、これを使用する側は異なる ので、その使用者側にその負担を強いることは生産性の 点で好ましくなく、一方絶縁材料の供給者と含浸用樹脂 の供給者は異なる場合が多いので、これらのどちら側で

その作業を行う場合にも余分な負担になり生産性を害す るという問題がある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】そこで、特願平7-2 13971号明細書において、マイカ層と裏打ち材との 間の接着層に熱伝導性の良い無機質粉末を含有させたマ イカ基材シート状体を提案したが、裏打ち材にガラスク ロスを使用したその具体的製品のマイカテープをコイル の絶縁材に使用するときは、テープをコイルに巻回する ときに斜めに重ね巻きしていくので、そのテープに剪断 力がかかり、そのテープが側端から裂けることがあり、 その裂けることを起き難くする、いわゆる端裂抵抗を高 めることが求められている。このテープが裂けると巻回 作業を停止し、再度その作業をやり直したり、修復作業 を行うなど作業性を悪くし、生産性を悪くするという問 題があるからである。その対策として、ガラスクロスの ガラス糸を太くしたり、縦横の糸の本数を多くすること も考えられるが、あまり糸を太くするとマイカ基材シー ト状体の厚さ方向の割合が多くなり、コイルの耐電圧を 低下させることになり、糸の本数を多くし過ぎると裏打 ち材を通しての樹脂の浸透が良く行われず、マイカ層と 裏打ち材の接着性に問題が生じ、マイカ基材シート状体 をコイルの絶縁部に巻回するときに両者の剥離が生じ、 巻回作業性を害し、その出来上がりも良くなく、所定の 絶縁性が得られないことがある。 本発明の第1の目的 は、熱伝導性が比較的均一であり、放熱が比較的均一に 行われ、特にコイル用絶縁材料に使用した場合蓄熱し難 く、かつ端裂抵抗の大きいマイカ基材シート状体及びこ れを用いた絶縁コイルを提供することにある。本発明の 第2の目的は、特に最近の小型化、高性能化のコイルに 適するマイカ基材シート状体及びこれを用いた絶縁コイ ルを提供することにある。本発明の第3の目的は、コイ ル製造業者においてマイカ基材シート状体を使用する際 に巻回作業性を高め、生産性を向上することにある。本 発明の第4の目的は、絶縁材料提供者、含浸用樹脂提供 者、これらの使用者において従来の生産工程の大幅な変 更をすることなく、生産性を害することがないようにす ることにある。

【0005】本発明は、上記目的を達成するために、

(1)、裏打ち材と、マイカを含有するマイカ層とを接着層を介して接合し、少なくとも樹脂とマイカより熱伝導性の良い無機質粉末を含有し該裏打ち材側から塗布により形成された上記接着層に融合する熱伝導層を有するマイカ基材シート状体であって、上記裏打ち材に訪マイカ基材シート状体の端裂抵抗が上記裏打ち材にガラスクロスのみを用いた場合より大きい裏打ち材を用いたマイカ基材シート状体、(2)、マイカ層と接着層の内少なくとも接着層にマイカより熱伝導性の良い無機質粉末を含有する上記(1)のマイカ基材シート状体、(3)、裏打ち材が有機系材料からなる糸を全部又は一部用いて

得られるクロスである上記(1)又は(2)のマイカ基 材シート状体、(4)、有機系材料からなる糸がポリア ミドからなる糸又はポリエステルからなる糸である上記 (3)のマイカ基材シート状体、(5)、熱伝導層に含 有されるマイカより熱伝導性の良い無機質粉末の粒径は 0. 1μm~50μmである上記(1)ないし(4)の いずれかのマイカ基材シート状体、(6)、マイカ層は 集成マイカと、この集成マイカ100重量部に対し5~ 50重量部の合成繊維フィブリッドと、上記集成マイカ 100重量部に対して5~50重量部の上記集成マイカ より熱伝導性の良い無機質粉末を含有し、かつ該マイカ 層に含有させる熱伝導性の良い無機質粉末の粒径は5<sub>4</sub> m~50µmである上記(1)ないし(5)のいずれか のマイカ基材シート状体、(7)、マイカ層と裏打ち材 と接着層の全体に占める接着層の割合が5~15重量% であり、マイカ層と裏打ち材と接着層と熱伝導層の全体 に占める熱伝導層の割合が25~55量%であり、該熱 伝導層は75~95重量%のマイカより熱伝導性の良い 無機質粉末を含む上記(1)ないし(6)のいずれかの マイカ基材シート状体、(8)、マイカ層と裏打ち材と 接着層の全体に占める接着層の割合が25~50重量% であり、マイカ層と裏打ち材と接着層と熱伝導層の全体 に占める熱伝導層の割合が20~50重量%であり、該 熱伝導層は65~85重量%のマイカより熱伝導性の良 い無機質粉末を含む上記(1)ないし(6)のいずれか のマイカ基材シート状体、(9)、コイルの絶縁部に上 記(7)のマイカ基材シート状体及び含浸樹脂の硬化層 により絶縁層を形成した絶縁コイル、(10)、含浸樹 脂層にマイカより熱伝導性の良い無機質粉末を含有さ せ、かつ該無機質粉末の粒径をO.1~15 μmとする 上記(9)の絶縁コイル、(11)、コイルの絶縁部に 上記(8)のマイカ基材シート状体及びその含有した接 着層及び熱伝導層の熱硬化層により絶縁層を形成した絶 縁コイルを提供するものである。

【0006】本発明のマイカ基材シート状体は、マイカ を含有するマイカ層と、裏打ち材と、これらマイカ層と 裏打ち材を接合する接着層と、熱伝導層を有し、少なく とも熱伝導層にマイカより熱伝導性の良い無機質粉末を 含有するが、この裏打ち材には、マイカ基材シート状体 の端裂抵抗 (側端からの引裂抵抗) が裏打ち材にガラス クロスを用いた場合より大きくなる裏打ち材を用いる。 このような裏打ち材としては、有機系材料からなる糸を 全部又は一部用いて得られるクロスを用いてもよいが、 その有機系材料としては、ポリアミド、ポリエステル、 ポリオレフィン、その他の有機系高分子系材料が挙げら れる。有機系材料からなる糸を一部用いる場合には、縦 糸、横糸あるいはその両方を用いてもよい。他の繊維と してはガラス繊維等の無機系繊維からなる糸を用いても よい。ガラスクロスと有機系高分子フィルムを併用して もよい。ポリアミドからなる糸を使用したクロスはガラ

スクロスより引っ張り強度が大きく、端裂抵抗も大き く、耐熱性があり、大型の発電機のコイル等に用いるる マイカ基材シート状体の裏打ち材として好ましい。ま た、ポリエステルからなる糸を使用したクロスはある程 度伸縮するため、応力に強く、比較的小型のコイル等に 用いるマイカ基材シート状体の裏打ち材として好まし い。概して言えば、本発明で用いる上記のいずれのクロ スの場合も、マイカ層を裏打ち材に接着する接着層や熱 伝導層にマイカより熱伝導性の良い無機質粉末を含有さ せた場合には、この構成からなるマイカ基材シート状体 の端裂抵抗は裏打ち材のみの端裂抵抗よりは低下する が、裏打ち材にガラスクロスのみを用いた場合に比べ て、裏打ち材のみの端裂抵抗が大きい場合は勿論のこ と、小さい場合でも、その低下する程度が小さく、結果 的にはそのマイカ基材シート状体の端裂抵抗の大きさも 大きくすることができる。

【0007】本発明のマイカ基材シート状体は、熱伝導 層には必ず、マイカを含有するマイカ層と裏打ち材とを 接合する接着層には選択的に、マイカより熱伝導性の良 い無機質粉末を含有させるが、このようにすると接着剤 に無機質粉末をロールミル等のミリング手段により細か く、しかも均一に含有させることができ、その塗布層も 任意の均一な厚さに形成できるので、その熱伝導層や接 着層は組成が均一になり、厚さも均一で熱伝導性も均一 にすることができる。このように熱伝導性が均一な熱伝 導層、接着層が介在すると、この層を通って放熱がこの 層の各部分において比較的均一に行われ、全体の放熱を 促進することができる。上記マイカより熱伝導性の良い 無機質粉末とは、マイカの熱伝導率約0.6W/m·K よりも大きければ良く、その充填性から粒状のものが好 ましい。具体的には、例えば窒化ホウ素(熱伝導率約8 4W/m·K、以下括弧内熱伝導率)、アルミナ(酸化 アルミニウム)(約33W/m·K)、酸化マグネシウ ム(約38W/m·K)、酸化ベリリウム(約377W /m·K)、炭化ケイ素(約42W/m·K)等の1種 又は2種以上を混合して用いることができる。この無機 質粉末の粒径及びその配合量としては、接着剤に混合で き、その混合物がロールコータ等の塗布手段により塗布 でき、しかも接着層の場合には接着剤の機能を損なわな いものであれば良いが、粒径としては例えば 0.1μm  $\sim 50 \mu m$ の範囲のものが例示できる。その配合量とし ては、マイカ基材シート状体の種類により異なり、マイ カ層と裏打ち材と接着層の全体に占める接着層の割合が 5~15重量%であり、マイカ層と裏打ち材と接着層と 熱伝導層の全体に占める熱伝導層の割合が25~55重 量%である、いわゆるドライマイカテープの場合には、 接着層全体に占める割合は0~70重量%、熱伝導層全 体に占める割合は75~95重量%が好ましく、マイカ 層と裏打ち材と接着層の全体に占める接着層の割合が2 5~50重量%であり、マイカ層と裏打ち材と接着層と

熱伝導層の全体に占める熱伝導層の割合が20~50重量%である、いわゆるプリプレグマイカテープの場合には、接着層全体に占める割合は0~40重量%、熱伝導層全体に占める割合は65~85重量%が好ましい。熱伝導層における配合量がこれより少ないと熱伝導性があまり向上せず、接着層における配合量がこれより多いと接着剤としての効果が十分でないことがある。上記接着層、熱伝導層に使用できる接着剤としては、例えばエポキシ系樹脂、ポリエステル系樹脂、シリコーン系樹脂等の熱硬化性接着剤が好ましく、熱風、赤外線照射等により熱硬化されることが好ましい。

【0008】本発明に用いるマイカを含有するマイカ層 は、マイカとしては天然の軟質、硬質、はがしマイカの いずれも使用でき、合成マイカも使用でき、さらには集 成マイカも使用でき、これらは単独又は複数使用でき、 マイカのみあるいは他の後述の材料、さらにはポリエチ レンオキサイドなどの分散剤の少なくとも1種とともに 水中に分散させ、その分散液を長網式抄紙機等により抄 造し、シート状に形成することが好ましい。なお、集成 マイカは、合成マイカや天然マイカを集成したもので、 天然マイカについては硬質あるいは軟質マイカを叩解 し、微細なりん片(例えば厚さ約0.1~10μm、大 きさ0.005~5mm2)を集成したもので、そのな かでも焼成集成マイカを用いることが好ましい。この焼 成集成マイカのマイカは、焼成処理した硬質マイカを酸 及びアルカリで処理した後、叩解し、微細りん片とした もので、焼成処理によりマイカは結晶水の一部を放出 し、結晶面にしわを生じ、へき開層間を拡大し、このた め沈降速度が遅く、後述の合成繊維フィブリッドとのか らみ合いが生じ易く、これによりシートとしたとき、地 合の均一な強度の優れたものにすることができる。この マイカ層には、上記マイカより熱伝導性の良い無機質粉 末を混合させることが好ましく、その配合量としては上 記マイカ100重量部に対して5ないし50重量部が好 ましく、これより少ないと、熱伝導性がマイカ単独の場 合に比べて向上する効果が少なく、これより多いとシー ト状にしたときその機械的強度を低下させる傾向があ る。また、この無機質粉末の粒径としては、5μm以上 50μm以下が好ましく、これより小さいと抄造の際、 抄き網から抜け落ちて歩留まりが悪くなる傾向があり、 また、大き過ぎるとマイカ層をシート状に形成した際強 度を低下させる原因になることがある。また、マイカ層 には合成繊維フィブリッドを混合することが、抄いたと きにこれによりマイカ、上記無機質粉末を包むようにし て自らを絡ませることができ、機械的強度を向上できる 点で好ましいが、これが多すぎるとマイカ層の熱伝導率 を低下させるので、マイカ層を抄造により形成したとき シート状に維持でき、裏打ち材と接着剤により接合でき るものであればよく、その配合量はマイカ100重量部 に対して5~50重量部が好ましい。

【0009】上記裏打ち材と上記マイカ層は上記接着層 により接合され、熱伝導層が形成されることによりマイ カ基材シート状体が得られるが、そのままテープ状に裁 断し、上述したドライマイカテープの場合には、そのテ ープをコイルの絶縁部に巻回し、空気を抜く真空処理を した後、その巻回層に樹脂を含浸させ、小型コイルの場 合には熱風硬化させ、大型コイルの場合には加熱・加圧 硬化させて絶縁層を形成することができる。その含浸用 樹脂としては、例えばエポキシー酸無水物系樹脂、ボリ エステル系樹脂、シリコーン系樹脂等が用いられる。こ れらの樹脂の熱伝導率は空気よりは良く、一般にマイカ よりは悪いが、裏打ち材とマイカ層を接合する接着層や 熱伝導層の少なくとも熱伝導層にはマイカより熱伝導率 の良い無機質粉末が含まれているので、熱伝導率が良く かつその熱伝導性が均一であることによりコイルの動作 で発生した熱を外部に放熱する伝熱を促進し、放熱を促 進することができる。このように、マイカ基材シート状 体は樹脂を含浸させずに供給することもできるが、上述 したプリプレグマイカテープの場合には、接着層及び熱 伝導層の樹脂を半硬化状態にしておくこともでき、その 場合にはコイルの絶縁部に巻回させた後、樹脂を含浸す ることなく、加熱・加圧硬化したり、上記と同様に真空 処理をした後に加熱・加圧硬化することによりその樹脂 を硬化させ、絶縁層を形成することができる。

【0010】ドライマイカテープの場合には、その含浸樹脂に上記マイカより熱伝導性の良い無機質粉末を含有させることもでき、その際にはその無機質粉末の粒径は0.1μm~15μmであることがその混合物を含浸させる流通抵抗を小さくする点、絶縁破壊電圧を大きくできる点で好ましく、その樹脂との混合割合は両者の固形分合計に対して5~50重量%であることが好ましく、これより少ないと熱伝導性の向上効果が少なく、これより多いと含浸樹脂液の粘度が増し含浸性を悪くする傾向がある。

【0011】マイカ基材シート状体に樹脂を半硬化状態で含浸させた場合、あるいはコイルに巻いたマイカ基材シート状体にその含浸を行なう場合のいずれも、熱伝導層に必ず、接着層には選択的に、マイカより熱伝導率の良い無機質粉末を含有させるが、その厚さはその無機質粉末をマイカ層、含浸樹脂に含有させない場合は厚く、含有させる場合は薄くすることが好ましい。

【0012】このようにして本発明のマイカ基材シート状体、これを用いた絶縁コイルが得られるが、熱伝導層、接着層にマイカより熱伝導率の良い無機質粉末を含有させることにより、① その無機質粉末の粒径を広くとることができ、それだけ粒径を選別する手間が省け、② その接着剤との混合手段も簡単に行なうことができ、③ 熱伝導層、接着層は例えばマイカ層の隙間に樹脂を含浸させる場合のように隙間に樹脂を浸透させる必要がないから組成及び厚さを均一にでき、その塗布作業

も容易であり、② 熱伝導率を良くすることにより放熱 を促進できるという効果を有し、さらにマイカ層やその 含浸樹脂にマイカより熱伝導率の良い無機質粉末を含有 させることにより、その放熱効果を高めることができ、 最近の小型化、高性能化の電気機器の特に高電圧用コイ ル用絶縁材料としての要求を満たすことができる。この ように電気機器の絶縁特性を高性能に維持できると、そ の電気機器の動作特性を損なわないようにできる。この ことから、上記発明において、「マイカ基材シート状 体」を「コイル用マイカ基材絶縁シート状体」とするこ ともでき、さらに「コイル」を「小型コイル」、「小型 化・高性能化コイル」とすることもできる。また、これ ら発明において、これら及び絶縁コイル(小型絶縁コイ ル又は小型化・高性能化絶縁コイル)の製造方法とし、 これらに準用できる。また、本発明のマイカ基材シート 状体は耐熱電気絶縁放熱スペーサーとして、例えばパワ ートランジスタ放熱用絶縁板などにおいて放熱性を向上 した材料としても使用することができる。

#### [0013]

【発明の実施の形態】次に本発明の実施の形態を説明す る。裏打ち材として縦糸のみにポリアミドからなる糸又 はポリエステルからなる糸を用い、横糸にガラス繊維か らなる糸を用いた厚さ0.03mm~0.08mmの混 紡クロスを使用し、マイカ層と裏打ち材と接着層の全体 に占める接着層の割合が7~9重量%であり、マイカ層 と裏打ち材と接着層と熱伝導層の全体に占める熱伝導層 の割合が35~45量%であり、該熱伝導層は80~9 0重量%のアルミナを含むドライマイカテープと、マイ カ層と裏打ち材と接着層の全体に占める接着層の割合が 30~40重量%であり、マイカ層と裏打ち材と接着層 と熱伝導層の全体に占める熱伝導層の割合が30~40 重量%であり、該熱伝導層は70~80重量%のアルミ ナを含むプリプレグマイカテープを作成する。その際、 マイカ層は下記3種類のそれぞれの集成マイカ基材箔を 使用し、熱伝導層と接着層にはエポキシーアミン系の熱 硬化性樹脂を主成分とする接着剤を使用し、その接着剤 に混ぜて使用するアルミナ粉末は粒径約0.1µm~3 Oμmを使用し、接着層はマイカ層と裏打ち材を重ねて 裏打ち材を下側にして裏打ち材側からロールコータで塗 布して形成し、熱伝導層はその後塗布して形成する。こ の場合、熱伝導層は接着層に融合するが、アルミナ粉末 がその融合とともに接着層にも移行し、含有されること になる場合も、本発明において、接着層にマイカより熱 伝導性の良い無機質粉末を含有する場合に含める。集成 マイカ基材箔の種類としては、マイカを含有するマイカ 層として焼成集成マイカのみ、あるいは焼成集成マイカ 100重量部に対して芳香族ポリアミドフィブリット (沪水度60°SR)10~30重量部、あるいはさら に焼成集成マイカ100重量部に対してアルミナ(粒径 約20µm~40µm) 20~40重量部を水中に分散

し、その分散液を長網式抄紙機にて抄造し、厚さ0.0 8~0.16mmのそれぞれに対応する3種類の集成マ イカ基材箔を作製した。このようにして、3種類のドラ イマイカテープと、3種類のプリプレグマイカテープを 作製し、コイル導体上に半掛け3回巻き(幅の半分を重 ねながら巻く巻き方)した後、前者の3種類のドライマ イカテープについては、真空度約1mmHg、温度約9 ○℃で乾燥し水分などの揮発成分を除いた後、エポキシ 一酸無水物系熱硬化性樹脂を主成分とする含浸用樹脂組 成物を真空含浸させ、100℃より180℃まで段階的 に昇温させて樹脂を完全硬化させ、後者の3種類につい ては100℃より180℃まで段階的に昇温させ樹脂を 完全硬化させ、それぞれの絶縁コイルを作製した。この ようにすると、いずれのドライマイカテープ、プリプレ グマイカテープとも、有機系材料からなる糸を縦糸に使 用している混紡クロスを用いているので、端裂抵抗が大 きく、巻回作業時にテープが切れることがなく、また。 絶縁コイルは接着層を媒介してコイル導体に発生した熱 が放熱され、接着層は組成が均一、厚さが均一であるの でその放熱の効率が良く、その促進をすることができ る。

#### [0014]

【実施例】次に本発明の実施例を説明する。 実施例1

裏打ち材に縦糸にケブラー(デュポン社製のポリアミド からなる糸 (195デニール))を40本/インチ、横糸 にガラス繊維からなる糸(D450 1/0)を30本 /インチの割合で混紡したポリアミド・ガラス混紡クロ ス(37g/m²、厚さ0.067mm、ユニチカ社 製)を使用する。焼成集成マイカ100部を水中に分散 し、その分散液を長網式抄紙機にて抄造し、厚さり、0 8mmのマイカ層としての集成マイカ基材箔を作製し た。この集成マイカ基材箔を上側にして上記ポリアミド ・ガラス混紡クロスを重ね、このクロス側からエポキシ - アミン系の熱硬化性樹脂を主成分とする接着剤 (エピ コート828(油化シエルエポキシ社製エポキシ樹脂) 100重量部とBF3 モノエチルアミン3重量部からな る)をロールコータにより塗布し、乾燥して接着層(マ イカ層と裏打ち材と接着層の全体に占める接着層(固形 分)の割合が8重量%)を形成し、さらに上記接着剤に アルミナAL-43-L (昭和電工社製の酸化アルミニ ウム(平均粒径1 μm))を全固形分中85重量%にな るように混合したアルミナ含有接着剤を塗布し、乾燥し て熱伝導層(マイカ層と裏打ち材と接着層と熱伝導層の 全体に占める熱伝導層の割合が40重量%)を形成し た。このようにして得られたドライマイカテープを導体 上に半掛け3回巻きした後、真空度約1 mmHg、温度 約90℃で乾燥し水分などの揮発成分を除いた後、エポ キシー酸無水物系の熱硬化性樹脂を主成分とする含浸用 樹脂組成物(エピコート828(油化シエルエポキシ社

製工ポキシ樹脂) 100重量部とカヤハードMCD (日 本化薬株式会社製酸無水物)90重量部を主成分とする 含浸用樹脂組成物)を含浸させ、100℃より180℃ まで段階的に昇温させて樹脂を完全硬化させ、導体上に 絶縁層を形成した絶縁コイルを作製した。上記ドライマ イカテープ (アルミナ含有マイカ基材シート状体)と、 接着剤にアルミナを含有させなかった以外は同様にして 形成したドライマイカテープ(マイカ基材シート状体) について、端裂抵抗、引っ張り強度を測定した結果を表 1に示し、上記ドライマイカテープ(アルミナ含有マイ カ基材シート状体) について、含浸性、破壊電圧を測定 した結果を表2に示す。また、導体上に形成された絶縁 層を切り取り、表面を研磨した後、破壊電圧と熱伝導率 を測定した結果を表2に示す。なお、端裂抵抗、引っ張 り強度は、ドライマイカテープを15mm幅に切断して それぞれの試験において各5個の試験片を作成し、

(株)島津製作所製万能試験器AGS-500Aを使用して測定した。試験時の試験片に対する負荷のスピードは端裂抵抗試験の場合、50mm/分、引っ張り強度試験の場合、200mm/分とした。また、破壊電圧はJIS C2116の方法、熱伝導率は定常状態における低沸点液体の蒸発量から通過熱量を求める方法(柴山科学器械製作所製熱伝導率測定装置)により求めた。また、含浸性は官能テストにより100×100mmの大きさの試験片の上にヒマシ油60部、トルエン40部からなる混合液を0.02m1滴下し、液が浸透拡散する状態を観察し、3段階評価を行い、不良、良好、優良とした。

【0014】実施例2

実施例1において、焼成集成マイカ100部の代わりに、焼成集成マイカ100重量部、芳香族ポリアミドフィブリット(沪水度60°SR)20重量部を用いた以外は同様にしてドライマイカテープ、絶縁コイルを作製し、実施例1と同様に試験した結果を表1、2に示す。【0015】実施例3

実施例1において、焼成集成マイカ100部の代わりに、焼成集成マイカ100重量部、芳香族ポリアミドフィブリット(沪水度60°SR)20重量部及び実施例1で使用したと同類のアルミナ(平均粒径30μm)30重量部を用いた以外は同様にしてドライマイカテープ、絶縁コイルを作製し、実施例1と同様に試験した結果を表1、2に示す。

【0016】実施例4~6

実施例1~3において、マイカ層と裏打ち材と接着層の全体に占める接着層(固形分)の割合を35重量%にし、アルミナAL-43-L(昭和電工社製の酸化アルミニウム(平均粒径1μm))を全固形分中75重量%になるように混合したアルミナ含有接着剤を用いて熱伝導層を形成し、マイカ層と裏打ち材と接着層と熱伝導層の全体に占める熱伝導層の割合を35重量%としたこと

以外は同様にして、実施例4~6(実施例1~3に順次対応)のプリプレグマイカテープを作製し、実施例1と同様に導体に巻回し、100℃より180℃まで段階的に昇温させて樹脂を完全硬化させ、導体上に絶縁層を形成した絶縁コイルを作製した。得られたプリプレグマイカテープ(アルミナ含有マイカ基材シート状体)と、接着剤にアルミナを含有させなかった以外は同様にして形成したプリプレグマイカテープ(マイカ基材シート状体)、絶縁コイルについて実施例1と同様に試験した結果を表1、2に示す。

### 【0017】実施例7~12

上記実施例  $1\sim6$  のそれぞれにおいて、裏打ち材として (株)有沢製作所製TG0.07 (縦糸テトロン (ポリエステルの糸の商品名)53本/インチ (50デニール)、横糸ガラス繊維の糸48本/インチ (D4501/0)、重量:35g/m²、厚さ:0.073mmのポリエステル・ガラス混紡)を使用したこと以外は同様にしてドライマイカテープ、プリプレグマイカテー

プ、絶縁コイルを作製し、実施例1と同様に試験した結果を表3、4に示す。

#### 【0018】比較例1~3

実施例 $1\sim3$ において、裏打ち材に(株)有沢製作所製ガラスクロスMO. 0.4(縦6.0本/インチ(0.040)の1/000、横3.4本/インチ(0.0900 1/00の厚さ0. 0.046mmのガラスクロス)を用いたこと以外は同様にしてそれぞれ比較例 $1\sim3$ のドライマイカテープ、絶縁コイルを作製し、実施例1と同様に試験した結果を表 $1\sim4$ に示す。

## 【0019】比較例4~6

実施例 $4\sim6$ において、裏打ち材に比較例 $1\sim3$ で使用のガラスクロスを用いたこと以外は同様にしてそれぞれ比較例 $4\sim6$ のプリプレグマイカテープ、絶縁コイルを作製し、実施例1と同様に試験した結果を表 $1\sim4$ に示す。

【0020】 【表1】

			19017		
	端裂抵抗 ( N/15mm 幅)		引っ張り強度 ( N/15mm 幅)		
	マイカ基 材シート 状体	アルミナ 含有 マイカ基材シ ート状体	マイカ基 材シート 状体	アルミナ合有 マイカ基材シ ート状体	
実施例1	531	230	798	774	
実施例2	563	241	807	767	
実施例3	540	234	804	770	
実施例4	558	248	808	788	
実施例5	570	252	830	802	
実施例6	566	244	812	792	
比較例1	190	80	250	225	
比較例2	205	86	262	238	
比較例3	185	80	253	223	
比較例4	206	78	312	275	
比較例 5	212	81	320	285	
比較例6	200	72	291	256	
実体例1~6 の東行と計けポリフミド・ガニュ海針クロコール					

実施例1~6 の裏打ち材はポリアミド・ガラス混紡クロス、比較例1~6 の裏打ち材はガラスクロスである。

	アルミナ合有基材シー ト状体		絶縁藩	
	絶縁破壊 電圧 (KV/mm)	含浸性	絶縁破壊 電圧 (KV/mm)	熱伝導率 W m·K
実施例1	19.8	良好	29.2	0.41
実施例2	17.0	優良	28.0	0.34
実施例3	15.2	優良	27.1	0.40
実施例 4	26.8	1	28.0	0.41
実施例 5	26.0	_	27.5	0.36
実施例 6	25.4	_	25.6	0.45
比較例1	20.1	良好	30.6	0.40
比較例 2	17.6	優良	29.1	0.35
比較例3	16.2	優良	27.3	0.42
比較例4	28.2	-	28.6	0.41
比較例 5	27.0	_	28.0	0.38
比較例6	25.6		26.2	0.46

[0022]

【表3】

	端裂抵抗 (N/15mm 幅)		引っ張り強度 (N/15mm 幅)		
	マイカ基 材シート 状体	アルミナ含有 マイカ基材シ ート状体	マイカ基 材シート 状体	アルミナ合有 マイカ基材シ ート状体	
実施例7	190	184	225	222	
実施例8	198	186	230	228	
実施例9	192	182	227	226	
実施例10	196	186	237	237	
実施例11	201	190	239	235	
実施例12	190	181	232	230	
比較例7	190	80	250	225	
比較例8	205	86	262	238	
比較例9	185	80	253	223	
比較例10	206	78	312	275	
比較例11	212	81	320	285	
比較例12	200	72	291	256	
実施例7 ~12の裏打ち材はポリエステル・ガラス混紡クロス、 比較例7 ~12の裏打ち材はガラスクロスである。					

[0023]

【表4】

	アルミナ含有マイカ基 材シート状体		絶料	<b>泰</b> 檀
	絶縁破壊 電圧 (KV/mm)	含浸性	<b> </b>	熱伝導率 m·K
実施例7	21.0	良好	29.0	0.40
実施例8	18.1	優良	28.7	0.38
実施例9	16.0	優良	25.6	0.43
実施例10	27.6	_	29.4	0.39
実施例11	26.4	_	28.1	0.35
実施例12	25.0	-	26.0	0.42
比較例7	20.1	良好	30.6	0.40
比較例8	17.6	優良	29.1	0.35
比較例9	16.2	優良	27.3	0.42
比較例10	28.2	_	28.6	0.41
比較例11	27.0	-	28.0	0.38
比較例12	25.6	_	26.2	0.46

【0024】これら表の結果から、接着剤にアルミナを 含有させたものと含有させないもののドライマイカテー プ、プリプレグマイカテープとの比較では、実施例1~ 6、比較例1~6では端裂抵抗の大きな低下が見られる が、これはアルミナを含有した熱伝導層に裏打ち材の糸 が固着され、しかも熱伝導層はアルミナの混入により柔 軟性が低下したためと考えられる。しかし、実施例1~ 6はその低下の程度が平均1/2.30であるのに対 し、比較例1~6は平均1/2.52であり、前者の方 がその低下の程度は約9%低いことが分かる。実施例7 ~12ではさらにその低下の程度は低く、平均1/1. 05であり、比較例1~6に対しては2倍以上低い。こ のことから、低下の程度をガラスクロスに対して少なく とも9%良くすることができ、好ましくは2倍以上(少 なくとも2倍) 良くすることができる、とすることがで きる。また、実施例1~6のドライマイカテープ、プリ プレグマイカテープは、比較例1~6に使用した裏打ち 材のガラスクロスの場合より端裂抵抗が大きく、コイル を絶縁する際の巻回作業においてテープが裂ける危険は ほとんどないといってよい。また、実施例7~12では 上述した如く、端裂抵抗の低下はほとんど見られなない が、これは裏打ち材が伸びるため応力にある程度は耐え られるからであると解される。実際はテープ破壊の前に マイカ層が破断するが、裏打ち材にガラスクロスのみを 用いた場合のものの実際の巻回作業とほぼ同じ条件下で その作業を行い、得られたものを測定した表4の特性は 比較例1~6と比べてほとんど差がないので、テープの 破断の危険性がないだけ巻回作業性は優れているといえ

る。

#### [0025]

【発明の効果】本発明によれば、熱伝導層を設け、これ にマイカより熱伝導率の良い無機質粉末を含有させたマ イカ基材シート状体において、裏打ち材にガラスクロス のみを用いた場合よりそのマイカ基材シート状体の端裂 抵抗を大きくできる裏打ち材を用いたので、例えばコイ ル等にマイカ基材シート状体を装着する際の巻回作業時 にそのマイカ基材シート状体が切れるようなことを少な くして、その装着の生産性を向上することができる。ま た、熱伝導性が比較的均一であり、放熱が比較的均一に 行われ、さらに接着層やマイカ層にもマイカより熱伝導 率の良い無機質粉末を含有させることにより一層熱伝導 による放熱が速やかに行われ、特にコイル用絶縁材料に 使用した場合蓄熱し難く、特に最近の小型化、高性能化 のコイルに適するマイカ基材シート状体を提供すること ができる。また、このマイカ基材シート状体のうちドラ イマイカテープを用いて樹脂を含浸させ、熱硬化させた 絶縁コイル、あるいはプリプレグマイカテープを用い熱 硬化させた絶縁コイルは、放熱性がよくその動作を損な わないようにでき、特に前者の場合その含浸用樹脂にマ イカより熱伝導率の良い無機質粉末を含有させることに より一層その放熱性がよくなり、特に最近の小型化、高 性能化の要求に応える絶縁コイルを提供することができ る。また、絶縁材料提供者、含浸用樹脂提供者、これら の使用者において従来の生産工程の大幅な変更をするこ となく、生産性を害することがないようにすることがで きる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6 H O 2 K 3/30 識別記号

FΙ

H O 2 K 3/30